

## 博敏电子股份有限公司

### 关于子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）	8,000 万元	255,539.12 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	362,728.52
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	84.06
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

#### 一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司因日常经营发展需要，向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）申请授信额度为人民币 8,000 万元，期限为 36 个月，由公司全资子公司深圳市君天恒讯科技有限公司、江苏博敏电子有限公司（以下分别简称“君天恒讯”、“江苏博敏”）共同为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为 8,000 万元。前述担保不存在反担保情况。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，君天恒讯、江苏博敏已就上述担保履行了内部决策程序，上述担保无需提交公司董事会、股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	博敏电子股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：上市公司
主要股东及持股比例	徐缓（11.16%），谢小梅（6.21%）
法定代表人	徐缓
统一社会信用代码	914414007730567940
成立时间	2005 年 3 月 25 日
注册地	梅州市经济开发试验区东升工业园（一照多址：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路 3 号博敏电子创芯智造园）
注册资本	64,534.80 万元人民币
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围	研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI 印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	1,045,268.80	1,016,054.92
	负债总额	613,342.60	582,677.83
	资产净额	430,009.17	431,510.55
	营业收入	81,793.89	361,204.72
	净利润	-1,085.44	661.17

### 三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币 8,000 万元

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：

主合同项下全部债务本金人民币捌仟万元整及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

保证期间：

自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。保证人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保是由全资子公司君天恒讯、江苏博敏提供，为满足公司在经营过程中的资金需要，被担保方为公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定，具有必要性和合理性。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 362,728.52 万元（均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 84.06%。目前公司及子公司对外担保的在保余额为 138,228.52 万元（不含本次担保）。

备注：担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日